This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

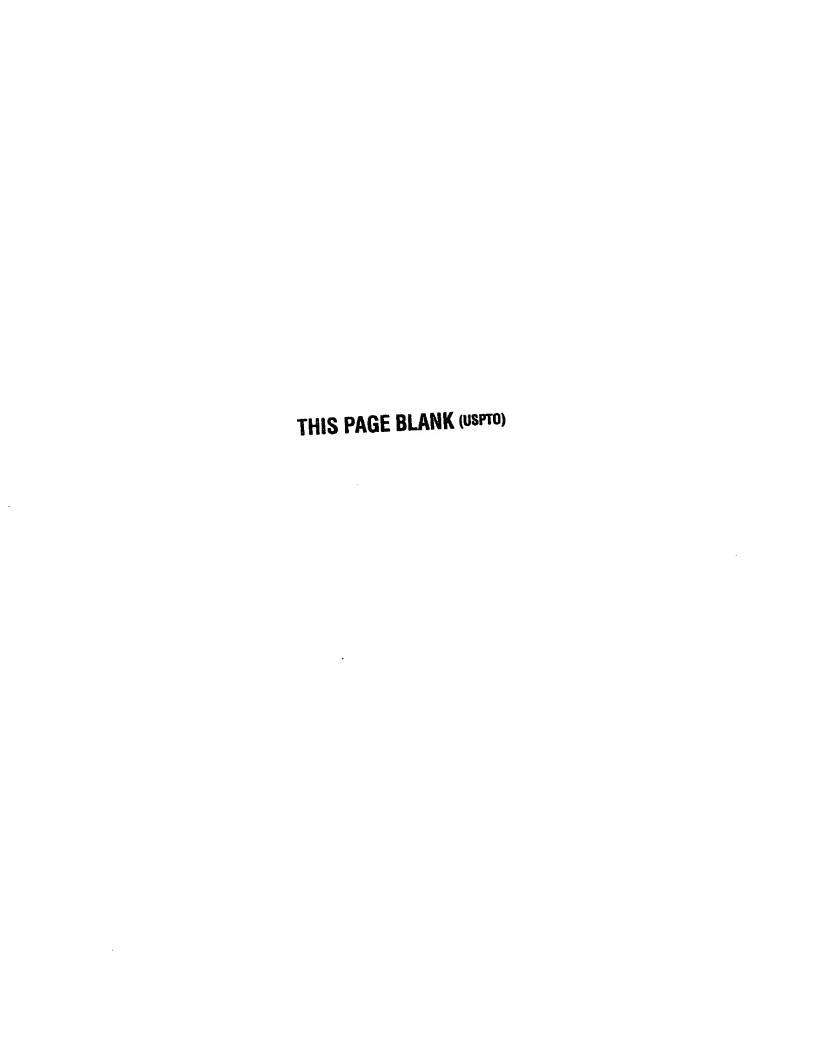
Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problems Mailbox.



(54) POLISHING METHOD OF METAL MOLD MOUNTING SURFACE OF STAMPER AND POLISHING MACHINE THEREFOR

(i1) 3-234467 (A)

(43) 18.10.1991 (19) JP

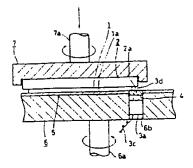
(21) Appl. No. 2-24393 (22) 5.2.1990

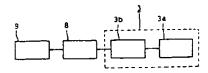
(71) CANON INC (72) SHOJI AKINO

(51) Int. Cls. B24B37/04,B24B7/04,B24B49/12

PURPOSE: To highly shorten the time required from polishing start to finish by providing an arithmetic part of an optical displacement gauge for continually calculating and determining the measurement value of displacement quantity of a measuring surface orthogonal to a metal mold mounting surface on the basis of the measurement signal of a sensor.

CONSTITUTION: A value obtained by subtracting the determined thickness of a stamper 1 to be finished by polishing from the thickness of the stamper prior to polishing is taken as a polishing margin, and then polishing is started. The polishing quantity of the metal mold mounting surface la of the stamper 1 is continually measured by an optical displacement gauge 3 during polishing, and when the measurement value reaches the polishing margin, a polishing machine is stopped by a control unit.8....





2: protecting board, 2a: measuring surface, 3a: sensor. 3b: arithmetic part, 3c: code. 3d: measuring light, 4: glass plate. 5: abrasive cloth, 6: polishing fixed board, 6b: mounting hole. 7: polishing holder. 7a: shaft part. 9. driving part

とうとなるといいいとないなるないないないないないないないないないないないないというないと

THIS PAGE BLANK (USPTO)

;

⑪特許出願公開

母公開特許公報(A) 平3-234467

Sint. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

@公開 平成3年(1991)10月18日

B 24 B 37/04 7/04 49/12 D 6581-3C B 7234-3C 7908-3C

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全6頁)

69発明の名称

क्षा पुरुष के का का का किस के किस जिल्हा के किस के कि

1. 医神经神经病

y tay na matagana in nagarah

スタンパの金型取付面の研磨方法およびその研磨機

②特 頭 平2-24393

29出 願 平2(1990)2月5日

四代 理 人 弁理士 若 林 忠

na dan da

1. 発明の名称

スタンパの金型取付面の研磨方法およびそ の研磨機

2. 特許請求の範囲

. 1. 研磨機を使用するスタンパの金型取付面の 研磨方法において、

研磨前のスタンパの厚さから研磨により仕上げ ようとする所定のスタンパの厚さを減じて得た値 を研磨代寸法としたのち、前記研磨を開始し、

研磨中、光学式変位計により前記スタンパの金型取付面の研磨量を常時測定してその測定値が前記研磨代寸法に達したときに前記研磨機を停止させることを特徴とするスタンパの金型取付面の研磨方法。

2. 保護盤に被着しているスタンパの金型取付面と研磨定盤に張られた研磨クロスとを互いに擂 「懐させる研磨機において、

前紀金型取付面と平行に前紀保護盤に形成され ・た測定面と、 技測定面に測定光を無射する前紀研磨定盤に設置された光学式変位計のセンサと、

該センサの測定信号に基づいて前記金型取付面に垂直な方向の前記測定面の変位量の測定値を常時演算して求める前記光学式変位計の演算部

ひとつの研磨代寸法を設定でき、かつ前記測定値が該研磨代寸法に達したときに前記研磨機を停止させる制御ユニットとを備えたことを特徴とするスタンパの金型取付面の研磨機。

3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は、各種の情報信号が記録されたコンパクトディスクや光ディスク等の情報記録盤の複製 蒸板を成形するためのスタンパの研磨に関し、特に接スタンパをプレス用もしくは射出成形用の金型に取り付けるためのスタンパの金型取付面の研磨方法およびその研磨機に関するものである。

[従来の技術]

従来、スタンパの金型取付面と研磨クロスとを

互いに宿譲させる研磨機を使用したスタンパの金 型取付面の研磨方法には、次のものがある。

まず、マイクロメータ、超音波厚さ計、濃電液厚さ計、光学式変位計等を用いて測定した研磨的のスタンパの厚さから研磨により仕上げようとする所定のスタンパの厚さを減じて研磨代寸法を求める

該研磨代寸法と経験的に求めておいた研磨レート (単位時間当たりの研磨量、例えば1.0 μ m / 分など。)とから、誤差を見込んで研磨時間を計算して前記研磨機のタイマーに設定する。

該タイマーにより研磨機が自動停止するまで前 記スタンパの金型取付面の研磨をする。

技研磨を終えたのち、スタンパを洗浄してその厚さを測定する。その測定値が前記所定のスタンパの厚さに達していれば研磨をそのまま終了し、そうでなければ前記研磨レートを修正して同じ工程を前記所定のスタンパの厚さに達するまで繰り表す。

[課題を解決するための手段]

公司的公司的公司通過

Barrels . The State of the State of

شيعانه معاوري وخلون فالتناول والزيارين بيتها يتزهم

上記目的を連成するため、本発明のスタンパの 金型取付面の研磨方法は、

研磨機を使用するスタンパの金型取付面の研磨 方法において、

研磨前のスタンパの厚さから研磨により仕上げ ようとする所定のスタンパの厚さを減じて得た値 を研磨代寸法としたのち、前記研磨を開始し、

研磨中、光学式変位計により前記スタンパの金型取付面の研磨量を常時満定してその測定値が前記研磨代寸法に達したときに前記研磨機を停止させることを特徴とするものである。

本発明のスタンパの金型取付面の研磨機は、

保護盤に被看しているスタンパの金型取付面と 研磨定盤に張られた研磨クロスとを互いに提接させる研磨機において、

前記金型取付面と平行に前記保護盤に形成された測定面と、

該測定面に測定光を照射する前記研磨定盤に設 置された光学式変位計のセンサと、

[登明が解決しようとする課題]

本発明は、上記従来の技術の問題点に鑑みてな されたものであり、研磨を終えるたびに、スタン パの洗浄とその厚さの確定とを繰り返す必要のな い、研磨時間の短いスタンパの金型取付面の研磨 方法およびその研磨機を提供することを目的とす るものである。

該センサの測定値号に基づいて前記金型取付面に垂直な方向の前記測定面の変位量の測定値を常時測算して求める前記光学式変位計の消算部と

ひとつの研磨代寸法を設定でき、かつ前記測定値が該研磨代寸法に達したときに前記研磨機を停止させる制御ユニットとを備えたことを特徴とするものである。

[作用]

上記のように構成された本発明のスタンパの金 型取付面の研磨方法において、

研磨前のスタンパの厚さから研磨により仕上げようとする所定のスタンパの厚さを減じて得た値である研磨代寸法は、スタンパの金型取付面が研究により削り取られるべき寸法である。したがって、研磨中、光学式変位計によりスタンパの金型取付面の研磨量が常時測定されてその測定値が削む研磨代寸法に達したときに、前記所定のスタンパの厚さが得られる。

また、本発明のスタンパの金型取付面の研磨機

において、

1

1. 砂水铁 磷酸铁铁

rtighathaistaige ja

. . .

測定面は、スタンパが被看している保護盤に形成されているので、該スタンパの金型取付面に垂直な方向の該測定面の変位量は、該金型取付面の研磨量である。

したがって、光学式変位計は、前紀研磨量を 常時測定してその測定値を求めていることにな る。

制御ユニットに前記研磨代寸法を設定して研磨を開始すると、該制御ユニットは前記測定値が前記研磨代寸法に達したときに研磨機を停止させるので、所定のスタンパの厚さが得られる。

_ [実第併]

本発明の実施例を図面に基づいて説明する。

まず、本発明の方法の実施に使用するスタンパ の金型取付面の研磨機の第1実施例について説明 する。

第1図および第2図において、スタンパ1は、 ☆情報信号をカッティングしたガラス原盤上にニットケルを500~2000Aの厚さに素着して導電化し

ŏ.

また、該研磨ホルダ7は、前記研磨定盤6の回転中心軸とずれた位置にその回転中心軸があり、研磨定盤6が回転することにより、その回転とは反対回りの回転をする。これにより前記スタンパ1の金型取付面1aと前記研磨クロス5とが互いに摺板して研磨される。該研磨に際しては、液体の研磨剤が設定された割合で前記研磨クロス5に流下される。

測定面 2 a は、前記保護盤 2 のスタンパ1 が被替している面より外側の面に環状に形成されており、前記金型取付面 1 a と平行で前記研磨クロス5 に対向している。

ガラス板4は、前記研磨定盤6に張られた研磨 クロス5の表面からわずかに後退してほぼ同一平 面を形成するように該研磨定盤6の適宜部位に形 成された取付孔6bに嵌着されており、その表面 は前記研磨クロス5が張られることなく露出して

光学式変位計(例えば、株式会社キーエンス製

た後、その上に電路によりニッケルを305~330 μ m の厚さに電着して形成したものであり、前記 ガラス原盤そのものである円盤状の保護盤2に剥 能されずにそのまま被着されている。また、該ス タンパ1の金型取付面1 a は、研磨定盤6に張ら れた研磨クロス5に当校する。

前記研磨定盤6は、図示しない研磨機本体(以下、単に「本体」という。)に回転可能に設置されており、その輸部6aは、電動モータ等から構成される本体に設けられた駆動部9の出力輸に接続され、設定された回転数で研磨定盤6を回転させる。

一方、本体に着脱かつ回転自在に装着された軸部 7 a を有する円盤状の研磨ホルダ 7 は、図示しない移動機構により軸方向に移動自在であり、前記保護盤 2 のスタンパルが被着している面と反対側の全面を前記研磨定盤 6 に対して設定された圧力で均一に押圧可能である。また、該研磨ホルダ 7 には図示しない吸盤が埋設されており、該吸盤により前記保護盤 2 を吸着することにより保持す

の光学式変位センサ P A シリーズ。)3のセンサ 3 a は、前記取付孔 6 b の前記ガラス版 4 より下 方に嵌着されており、その測定光 3 d は、該ガラ ス版 4 を逃過して前記測定面 2 a を照射可能である。

前記測定光3 dは、研磨定盤6の回転に伴って 移動し、1回転する間に前記測定面2 a と 2 回交 差するので、その交差のたびに該測定面2 a を照 針することになる。

前記センサ3 a はコード3 c および不図示のスリップリング等を介して前記光学式変位計3の損算部3 b に接続されている。

技痕算部3 b は、前記センサ3 a の測定信号に 基づいて前記金型取付面1 a に垂直な方向の前記 測定面2 a の変位量の測定値を常時痕算して求 め、制御ユニット8 に入力するものである。

本体に設けられた鉄制御ユニット8は、ひとつの研磨代寸法を設定でき、かつ資配測定値が鉄研磨代寸法に達したときに前配駆動部9を停止させて研磨を終了させる機能を有する公知のものであ

٥.

つぎに、本実施例を用いたスタンパの金型取付 面の研磨方法の実施例について説明する。

まず、研磨前のスタンパ1の厚さから研磨により仕上げようとする所定のスタンパの厚さ、例えば 295 μm を減じて得た値を研磨代寸法として制備ユニット 8 に設定する。

3つぎに、研磨ホルダ7に、保護盤2のスタンパインが被着している面と反対側の全面を当接させては保護盤2を吸着により保持させ、酸化アルミを切り、商品名ポリブラ700。)を毎分50mlの割合で研磨クロス5に適下させ前下させ前記のでは、対す7を移動させ、スタンパ1の金型で押日を開から、光学式変位計3のセンサ3aの測定光3dの数60rpmで回転させ研磨を開始のより回転数60rpmで回転させ研磨を開始でする。

研磨中、光学式変位計3の痕算部3bは、前

٥.

and the same of the same

医小部分 环 经股份

المواجه المراجع المراجع

والاستناداء وينوارون والالان

上記第1実施例では電路に用いたガラス原盤を そのまは保護盤2として使用する例を示したがが、 本実施例では第3図に示すように、ガラス原盤22 同様の大きさの円盤状のガラス版を保護盤22 して使用している。電路後、スタンパ21を所足としている。電路後、スタンパ21を所見しての内径および外径を所見ないの対象との情報と同様を記している。との他の点は第1実施例と同様である。

また、保護整に接着剤を介して被着している研 磨前のスタンパの厚さを超音波厚さ計により測定 してその厚さが318 μ m であったものを、研磨剤の 寸法を23μm として設定し、さらに研磨剤の 下割合、研磨ホルダイの圧力および研磨定盤6の 回転数の値をそれぞれ第1実施例と同一に設定し て研磨をしたところ、研磨開始から終了までに要 した時間は22分間であった。研磨後のスタンパ 記センサ3 aの測定信号に基づいて、金型取付面1 aに垂直な方向の測定面2 aの変位量の測定値を常時演算して求め、前記制御ユニット8に入力する。該制御ユニット8は、前記測定値が前記が開催したときに前記服動部9を停止されて決を終了させる。

また、ガラス良盛に被着している研磨的のスタンパの厚さを超音被厚さ計により測定してその厚さが320 μm であったものを、上記方法に従って、研磨代寸法を25μm と設定して研磨をしたところ、研磨関始から終了までに要した時間は28分間であった。また、研磨後のスタンパの厚さを耐記超音波厚さ計で数個所測定してみたとこ。5、294~295 μm の値が得られた。

なお、前記所定のスタンパの厚さは295 μm に 、 限る必要はなく、また、前記研磨剤の摘下割合、 研磨ホルダイの圧力および研磨定盤6の回転数 は、上記以外の適宜値にそれぞれ設定可能であ

本発明の研磨機の第2実施例について説明す

の厚さを斡記超音波厚さ計で数個所測定してみた ところ、293~297 μm の値が得られた。

つぎに、本発明の第1および第2実施例と比較 するために行なった、従来の技術の欄で説明した 方法によるスタンバの金型取付面の研磨の一例に ついて説明する。

まず、電鉄後のスタンパの厚さを超音波厚さ計で測定したところ315 μ = であった。研磨により仕上げようとする目標値を295 μ = と設定し、研磨機の研磨レートを実績値から1.0 μ = との分類を関係を150 μ = であった。研磨時間を1.0 μ = であり、とりは、過剰研磨しないよう考慮して研磨時間を9月では、15分間とした。鉄磨ホルダの圧力、破像の中に設定し、また、研磨ホルダの圧力、破像の中に設定し、また、研磨ホルダの圧力、破像の下離を1 および第2 実施例と同一に設定してアウム・対象を第1 および第2 実施例と同一に設定している。対象を開始した。前記タイマーにより研磨機が停止した後、スタンパを洗浄してその厚さを前記組合は、スタンパを洗浄してその厚さを前記組合は、スタンパを洗浄してその厚さを前記組合は、スタンパを洗浄してその厚さを前記組合は、スタンパを洗浄してところ、305 μ = であった。

ついて、前記研磨レートを0.7 μ m /分に修正

特開平3~234467(5)

し、あらたに研磨時間を15分として研磨機のタイマーに設定し、再び同様に研磨を関始した。研 磨機が停止したのち、スタンパを洗浄してその厚 さを前配組音被厚さ計で測定したところ、291 μ

・ 研磨開始から終了までに要した時間は、全体で 50分であり、研磨終了時のスタンパの厚さは前 記目標値より4μ■ 様く仕上がった。

以下に本発明の各実施例と従来の技術の欄で 説明した方法とを比較した結果について説明す。

本発明の第1実施例に示したスタンパの厚さの
「仕上寸法は、294~296 μm であり、また第2実
施例のそれは、293~297 μm であり、従来の方
・ 法に比較して仕上寸法精度が高い。また、研磨関
始から終了までに要する時間も、第1実施例では
28分間、第2実施例では22分間であり、従来
の方法に比較して非常に短い。

なお、第1および第2実施例では、スタンパの 代りにガラス板やシリコンウエハー等を研磨する

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の第1実施側の要部断面図、第 2図は本発明の第1および第2実施側の構成を設 明するためのブロック図、第3図は本発明の第2 実施側の要部断面図である。

1. 21 - スタンパ、

1 a, 2 1 a -- 金型取付面、

2. 22-保護縣、 3

3 -- 光学式変位計、

3 a …センサ、

3 b -- 演算節、

3 c -- 3 - F .

The second second

4 一ガラス板、

5 … 研磨クロス.

6.4.研度定数。

6 b -- 取付孔、

7・研磨ホルダ、

8 -- 創御ユニット.

9一点助纸。

特許出顧人 キャノン株式会社 代 理 人 弁理士 若 林 忠 ことも可能であり、同様の仕上寸法籍度が確保で · まる。

「毎日の効果」

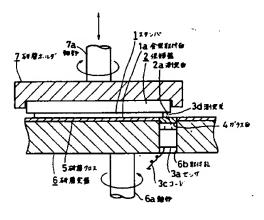
本発明は、以上説明したとおり構成されている ので、以下に記載するような効果を奏する。

光学式変位計は、研磨を中断せずに研磨中のスタンパの金型取付値の研磨量を常時測定すること。 ができる。

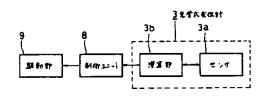
これにより、従来の如く経験的に求める研磨 レートを採用した研磨と鉄研磨後のスタンパの厚 さの測定とを繰り返し行なう必要がなくなるの で、研磨開始から終了までに要する時間が大幅に 知線できる。

また、前記測定が不必要となるので洗浄時ある - いは測定時にスタンパに傷が付くことがなくな る。

さらに、不確定な前記研磨レートではなく測定 分解能の高い光学式変位計を使用するので、スタ ンパの厚さの仕上寸法精度を高めることができ、 過剰研磨によるスタンパの不良発生も防止でき

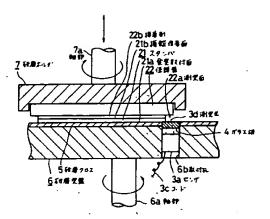


第 1 🔯



第 2 図

特閒平3-234467(6)



第 3 短